DOCUMI KQ	ENT No. Y—701	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 1∕6
PRODUC SKQYA	CT N₀. AEO1O	For reference 参考		Date:.2017(
1.1 App 1.2 Ope 1.3 Stor	ral 一般事項 Dication 適用範囲 erating temperature rang rage temperature range t conditions 試験状態	This specification is applied to TACT switches which have no key-top. この規格書は、キートップなしのタクトスイッチについて 適用する。 使用温度範囲: <u>-40</u> ~ <u>90</u> °C (normal humidity, normal air pressure 常湿・常 保存温度範囲: <u>-40</u> ~ <u>90</u> °C (normal humidity, normal air pressure 常湿・常 Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 Normal temperature 常 温:(Temperature 温度 5~35°C) Normal humidity 常 湿:(Relative humidity 湿度 25~85%) Normal air pressure 常 圧:(Air pressure 気圧 86~106kPa) If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following condit ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。 Ambient temperature 温 度: 20±2°C Relative humidity 相対湿度: 60~70% Air pressure 気 圧: 86~106kPa		
2.1 App 2.2 Styl	irance, style and dimens bearance 外観 le and dimensions 形む of actuating 動作形式	There shall be no defects that affect the serviceability of the pro 性能上有害な欠陥があってはならない。 、寸法 Refer to the assembly drawings. 製品図による。	oduct.	
	ct arrangement 回路形		細は製品図による)	
5.2 Mini	kimum ratings 最大定格 imum ratings 最小定格	A <u>12 V DC 50 m</u> A <u>1 V DC 10 µ</u> A	//回る衣田区 ~6/0/	
6. Electr		的性能	-	
	tems 項 目 ntact resistance A	Test conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made.	Criteria 500 mΩ Max.	判 定 基 準
接		Afyf操作部中央に下記の静荷重を加え,測定する。 (1) Depression 押圧力 : <u>3.14</u> N (2) Measuring method 測定方法 : 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下法		
res	istance	Measurements shall be made following the test set forth below: F記条件で試験を行った後, 測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V DC for <u>1</u> min. (2) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame). 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と 金属フレーム間	<u>100 Μ</u> Ω Min.	
	電 圧 -	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>250</u> V AC (50~60Hz) (2) Duration 印加時間: <u>1</u> min (3) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間	There shall be no 絶縁破壊のないこと	

DOCI	UMENT №. KQY—701	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 2∕6
	DUCT №. YAAE010	For reference 参考	Date:.20170
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
6.4	Bounce バウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per sec), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及び OFF時のパウンスを測定する。 Switch = 5V 5kΩ Oscilloscope オシロスコープ	ON bounce : <u>10</u> ms Max. OFF bounce: <u>10</u> ms Max.
7. Me	chanical specification		
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7.1	Operating force 作 動 力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部に徐々に荷重を加え, 操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。	<u>1.57</u> + <u>0.79</u> /- <u>0.30</u> N
7.2	Travel 移 動 量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a below static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部に以下の静荷重を加え, 操作部が停止するまでの距離を測定する。 (1) Depression 押圧力: <u>3.14 N</u>	<u>0.25</u> + <u>0.2</u> /- <u>0.1</u> mm
7.3	Return force 復 帰 力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and, upon depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部を移動量押圧後, 操作部が復帰する力を測定する。	<u>0.30</u> N Min.
7.4	Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の 静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: 29.4 N (2) Time 時間: 3 s	There shall be no sign of damage mechanically and electrically. 機械的, 電気的に異常のないこと。
7.5	Stem strength ステム抜去強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部の操作方向とは反対方向 に操作部を引っ張って抜けない力である。	<u>4.9</u> N
8. En	vironmental specificatio		
Q 1	Items 項 目 Pasistance to low	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
8.1	Resistance to low temperatures 耐寒性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 Temperature 温度: <u>-40</u>±<u>2</u>°C Time 時間: <u>96</u>h Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。 	Item 6. Item 7.1 Item 7.2
8.2	Heat resistance 耐 熱 性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>90</u> ± <u>2</u> °C (2) Time 時間: <u>96</u> h	Item 6. Item 7.1 Item 7.2
8.3	Moisture resistance 耐湿性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>60</u> ± <u>2</u> °C (2) Time 時間: <u>96</u> h (3) Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):

DOCI	UMENT No. KQY-701	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 3∕6
	DUCT No.	For reference 参考		Date:.201707
SKG	YAAE010 Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	 判定基準
8.4	Change of temperature 温度サイクル	After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
		A A A A A A A A A A A A A C D E F A C D E F C D E F C D C C A A A A A A A A A A A A A		
9. En	durance specification	耐久性能		
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	判 定 基 準
9.1	Operating life 動作寿命	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後, 測定する。 (1) <u>5</u> VDC <u>5</u> mA resistive load 抵抗負荷 (2) Rate of operation 動作速度: <u>2</u> to <u>3</u> operations per s 回/秒 (3) Depression 押圧力: <u>2.35</u> N (4)Cycles of operation 動作回数: <u>50,000</u> cycles 回	<u>1000 m</u> Ω Max.	ms_Max. ms_Max. 動力(Item_7.1):
9.2	Vibration resistance 耐振性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲: <u>10</u> ~ <u>55</u> Hz (2)Total amplitude 全振幅: <u>1.5</u> mm (3)Sweep ratio 掃引の割合: <u>10-55-10</u> Hz Approx. <u>1</u> min 約 <u>1</u> 分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform 掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including 振動の方向 the direction of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向 (6)Duration 振動時間: <u>2</u> h each (<u>6</u> h in total) 各 <u>2</u> 時間(計 <u>6</u> 時間)	Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2	
9.3	Shock 耐 衝 撃 性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後,測定する。 (1)Acceleration 加速度: <u>784</u> m/s ² (2)Acting time 作用時間: <u>11</u> msec (3)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (4)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction (<u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)	Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2	



リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。 (6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。 (7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。

DOCUMENT No. KQY-701	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 5∕6
PRODUCT No. SKQYAAE010	For reference 参考	Date:.201707
【Precaution in use】ご使用上のカ	」	
and communication devices. Ir space & aviation devices, disa 本製品はオーディオ機器, 映像機器	ned and manufactured for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, n case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as lif aster prevention & security system, please make verification of conformity or check on us for the details. 器, 家電機器, 情報機器, 通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置, 宇宙・航空機器 泳求められる用途に使用される場合は, 貴社にて適合性の確認を頂くか, 当社へご確認ください。	fe support system,
resistance (inductive (L) or ca	l manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds c apacitive (C)), please let us know beforehand. 定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は, 別途ご相談く	
B1. Note that if the load is appl)board process 半田付, 基板実装工程 ied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。	
_	be confirmed under actual production conditions. Dいては、実際の量産条件で確認されるようお願いします。	
When the switch is carried, ステムに横からの力が加わり	rom the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. any shock shall not be applied to the stem. ますと, スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 が加わらない様に注意して下さい。	
of the SW during automatic	gned for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the slic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted. 日対応ですが, スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れがそ	
-	orate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 「低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。	
C. Washing process 洗浄工程 C1. Following the soldering proce 半田付け後, 溶剤等でスイッラ	ess, do not try to clean the switch with a solvent or the like. Fを洗浄しないでください。	
	ut) 機構設計 d pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering o ーンは, 製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。	drawings.
creep up on the wall of th 本スイッチをリフロー半田後,	nponents on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cau e housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a through-hole under and around the switch. プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は, ディップ時のフラックス吹き上げ等により, スイッチ側面より, フラ ので, パターン設計にあたっては, スイッチ下面, 周囲にスルーホールを設けないで下さい。	
	manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may 使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。	y be broken.
hinge structure or cumulative move.	m. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending e tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the key-top point to press the sw って下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場	itch won't
ヒンジ構造の場合は,押下時;	ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。	<u>מס</u> א, מסגר א מיש
_	t construction that it is pressed by human operation. as mechanical detecting function.	
Ŭ	n is required, please consult with our detector switch section.	

当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。

メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。 検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。

D6. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)

DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KQY-701	製品仕様書	6/6
PRODUCT No.		Date: 20170
SKQYAAE010	For reference 参考	
	ne atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may ら可能性がある環境では, 端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用	_
in normal temperatures. How	t immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine n vever, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し、納入から6ヶ月以内を限度として	
You should use it up as so	ou should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in th on as possible. の遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。	ne same environment mentioned above.
F3. Do not stack too many swit 過剰な積み重ねは行わないて		
G. Others. その他		
-	valid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。	
discretion.	specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may b 法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかり	-
conditions, you must take c 定格を超えての使用は火災务	ond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating vertain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. そ生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。 える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。	g due to some abnormal
in the place where it can c 本製品に使用している樹脂等	ne plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, eithe match fire, or take measures to preclude catching fire. その燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 ふる場所での使用を禁止するか, 類焼防止対策をお願いします。	er refrain from using it
Therefore, if you use a switc receive in case the switch al スイッチの品質には万全を尽 安全性が重視されるセットの	switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circul h for a product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effe one should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. くしていますが、故障モードとしてショート, オープンの発生が皆無とは言えません。 設計に際しては、スイッチの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討頂き、 ?設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。	ects your module would